



**O NPM-W2 combina a colocação precisa de componentes, inspeção precisa de SPI e AOI e distribuição de adesivo reprodutivo em uma solução de alta velocidade.**

## **NPM-W2**

Maior produtividade e qualidade graças à integração dos processos de impressão, colocação e inspeção tornam o NPM-W2 uma das soluções pick-and-place mais flexíveis e versáteis do mercado.

### **Key Features**

---

Equipado com uma cabeça de 12 bicos e pode colocar 38.500 componentes

---

Inspeção automática de depósitos de solda e componentes de acordo com os dados de produção

---

Compatível com mecanismo de descarga HDF, que garante uma dispensação sem contato de alta qualidade com um dispensador de válvula de parafuso



## NPM-W2

<https://latam.connect.panasonic.com/bo/pt/produtos/smart-factory-solutions/npm-w2>

<b>PCB dimensions (mm)</b>	Single-laneBatch mounting2-positin mountingDual-laneDual transfer (Batch)Dual transfer (2-position)Single transfer (Batch)Single transfer (2-position)
<b>Placement Head max Speed</b>	38 500cph (0.094 s/ chip)
<b>Placement Head Placement Accuracy (Cpk<sub>≥</sub>1)</b>	±40 μm / chip
<b>Placement Head</b>	16 / 8 / 3
<b>Component dimensions</b>	03015 chip ~ L 120 × W90 × T30 / T40 or L 150 × W25 × T30 / T40
<b>PCB Transfer Lane</b>	Single/Dual
<b>Component Supply</b>	Taping/Stick/Tray
<b>Maximum number of components supply (Tape Width: 4 mm, 8 mm calculation)</b>	120
<b>Number of heads</b>	2
<b>Footnote Description</b>	*The above specifications are standard specifications. Please contact us for details, as the product may differ depending on usage conditions, etc.